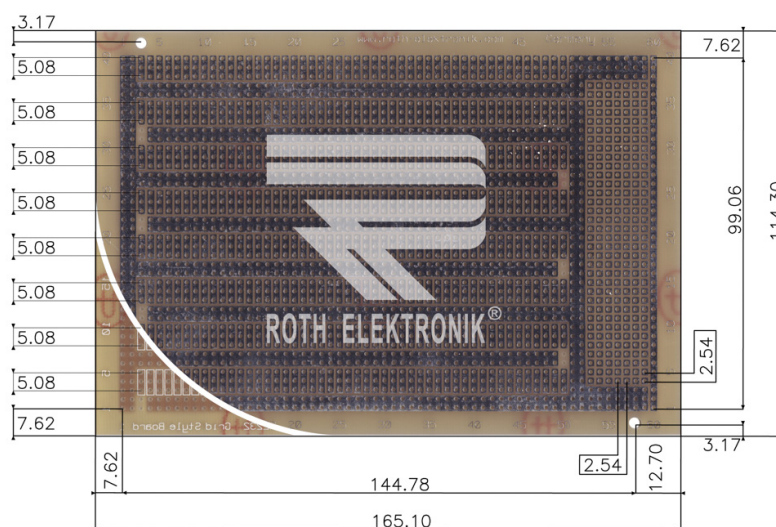




RE232-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,60 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo)
- Stampa del componente
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 file di fori
- Rilievi di saldatura a 3 fori
- Diametro del foro 1,02 mm (0,40")
- 4 file DIP IC reticolo 7,62 mm, 15,24 mm con 48 attacchi
- Temperatura di esercizio max. 150 °C (302 °F)
- Dimensioni 114,30 x 165,10 mm (4,5" x 6,5")